

蓄勢待發，再創高峰

業績

本年度是香港及中華人民共和國(「中國」)經濟環境的一個轉角，隨著嚴重急性呼吸系統綜合症的負面影響於2003年中減退，全球電子業於2003年尾緊接復甦，電子製造商紛紛增置電子生產設備，令本集團的訂單於2003年末大幅增長。截至2004年3月31日止持續業務的營業額錄得理想的增長，令本集團成功轉虧為盈。

2004年，正是本集團創辦20周年，一家企業能夠長期專於本業20年，有賴開始時已選對了行業，及管理層能堅守信念，不斷於本業投資及發展。過去20年，由於本集團已發展到一定規模，為了不斷持續發展，本集團的管理層與時並進，不斷革新思想及動力，對現今的管理思維，業務方向，生產及營運模式，一并進行改造，向另一高峰進發。

因此，我們積極不斷裝備及改造業務，整合資源，增加競爭力，以配合電子市場復甦。至本年度末，重整已大致完成，並早已奠定了本集團一站式先進電子生產設備供應商的地位，充份發揮本集團在生產、營運、及銷售上的協同效應。現時，我們的業務以印刷電路板組裝生產設備為核心，物流配送中心及自動化儲存倉庫設備為輔助，透過高精密度電子外殼組裝令業務多元化，並發展半導體封裝設備作為未來潛在增長動力。

業務回顧

1. 自動貼片設備

電路板組裝生產設備本年度的業務增長主要來自市場對自動貼片機的需求增加。自二零零三年第四季以來，客戶的訂單未受農曆新年長假期影響(以往為業內的淡季)，於假期前後持續增加。我們估計，當電子市場全面復甦時，將有更廣泛層次的客戶陸續購買設備，並繼續帶動本集團的業績。而本集團自行研發的全自動視覺電路板印刷機於二零零三年十月獲得香港工業獎—“機器及設備設計組別”，肯定了本集團的研發能力，本集團未來將繼續自行開發更多種類的電子設備，配合日後以自己品牌開啟本土及海外市場。

2. 焊錫設備

自從歐洲及中國宣布將於二零零六年七月一日推行電子產品無鉛化條例，客戶購買新焊錫設備時，已傾向購買無鉛焊錫機種，令無鉛焊錫設備的銷售比例由二零零三年的約3成，增加到現時的接近一半，預期有關趨勢持續上升，由於無鉛焊錫機種的訂價及毛利都較有鉛焊錫機種為高，對本集團盈利的正面影響正陸續顯現。

業務回顧(續)

2. 焊錫設備(續)

此外，為實現我們向高增值產品發展的目標，本集團已於二零零三年十一月，與一間從事生產高級焊錫設備的德國企業於香港以合資公司形式設立“Rehm Suneast International Limited”，並於中國設立生產基地，由該德國合作伙伴提供技術支援，製造高增值及高效能的焊錫設備，以滿足大型及外資電子製造廠的要求。預計該合資公司將於二零零四年八月全面投產。該合資公司的最終目標，是引進一整套印刷電路板表面貼裝設備，並提升本集團的生產質量至國際水平，擴展高檔客戶市場，從而增加本集團的邊際利潤及盈利。

3. 焊線設備

本集團一直發掘潛在高增長業務，自二零零二年開始自行開發半導體封裝設備中的微電子精密焊線機，其技術發展已接近成熟，客戶亦漸見信心。我們相信，由於該行業競爭較少，市場滲透限制較高，無論在市場需求及邊際利潤將有正面的發展潛力。

業務回顧(續)

4. 自動化生產線設備及物流配送中心

雖然，本集團的自動化生產線業務正面對日趨成熟的市場，但本集團仍然不斷向正值增長的汽車電子配套設備及製造配套工業發展。由於汽車電子及製造配套工業屬高增值行業，而且生產規模龐大，故本集團的自動化生產線業務得以維持增長，並充份與核心業務在銷售上發揮協同效應。至於自動化儲存倉庫設備的發展更已見成果，我們相信，本集團在該市場已建立了知名度，更成為中國市場主要五大供應商之一。

發展方向

1. 隨著電子業務市場復甦，業內的生產活動，特別是極具市場潛力的電子生產服務(EMS)供應商，陸續活躍起來，本集團將會在橫向及縱向層面發展，積極爭取更大市場佔有率，同時向現有客戶推廣本集團的一站式生產設備服務。
2. 此外，由於本集團的同行以往多在中國南方市場發展，但該市場發展已相當成熟，本集團將會積極於近年經濟發展迅速的中國長江三角洲市場爭取客戶。
3. 本集團亦會繼續透過合資活動及自行開發高增值產品，以加強本集團在高檔及海外市場的發展。

業務回顧(續)

發展方向(續)

4. 繼續加強本集團在中國無鉛焊錫設備市場的領導者地位，配合不斷增加的市場需求。同時，繼續留意外圍環境轉變，發掘相應產品迎合市場需求，如開發具環保及節能的焊錫設備。
5. 自二零零二年起，本集團已因應客戶對生產流程中電子生產設備的需求而發展，如成立以精密鈹金為主要的公司為客戶製造電子產品的金屬外殼及配件，除滿足客戶在配件加工方面的需求外，也令本集團的業務規模繼續擴大、發展產業鏈。本集團將繼續以這方向發展業務。

展望

現時，不少研究機構都對二零零四年至二零零七年的半導體市場表示樂觀，當中Semiconductor Industry Association 估計，二零零四年全球半導體銷售增長達20%以上，二零零五年至二零零七年仍能維持在每年平均10%或以上之增長。由於電子業以半導體市場先行，我們估計電子製造業未來三至四年仍能維持增長，當中，本集團留意到國內不少外資及本地EMS供應商的擴充尤為積極，這些趨勢都保障了本集團大部份業務的未來業績。

從電子業環境好轉，配合我們的增長策略，在可預見的因素下，我們相信未來數年，本集團的盈利將有可觀的增長。

致謝

本人謹代表董事會對各董事及股東、客戶、合作伙伴、供應商及往來銀行的長期支持作出致謝。同時，我們十分感謝集團內所有員工一直不辭勞苦，盡心為本集團現在及未來創造更佳成績。

承董事會命

主席
畢天富

香港，二零零四年七月二十六日